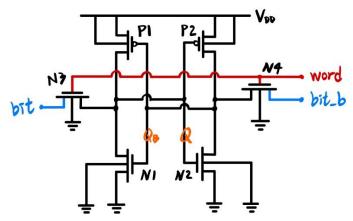
# Digital Integrated Circuits homework 2 陳柏翔 313510156

## 1.

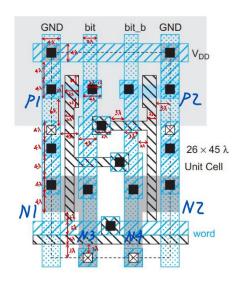
(a) Draw the circuit schematic of the attached (Fig.1) layout. The signal name of each node shall be marked at the schematic. The area (26x45) shown in the figure is defined within the rectangular dash line.

以下是根據 Fig.1 Layout 所畫出來的 Schematic:



(b) Indicate the W/L ratio (X.Y) and AD/AS (in terms of  $\lambda$ ) of each transistor.

MOS	W/L	AD/AS
P1	3λ/3λ	$19\lambda^2/19\lambda^2$
P2	3λ/3λ	$19\lambda^2/19\lambda^2$
N1	8λ/2λ	$60\lambda^2/40\lambda^2$
N2	8λ/2λ	$60\lambda^2/40\lambda^2$
N3	4λ/2λ	$60\lambda^2/20\lambda^2$
N4	4λ/2λ	$60\lambda^2/20\lambda^2$



根據講義 p.3-19 Layout Design Rules (將Table 3.1 中 65nm 作為  $2\lambda$  做 估算,有些可能有些誤差)可以推斷出以上結果,並且符合長寬  $26 \times 45$ 。

表格中的數值如右圖所標示,而面積的部分則是藉由標示的長度相乘或相加後的結果,例如:N1與N3(及N2與N4)共用Drain端,因此面積為  $8\lambda \times 5\lambda + 4\lambda \times 5\lambda = (40 + 20)\lambda^2 = 60\lambda^2$ 。

/\* 32nm CMOS devices,  $V_{DD} = 1V$ ,  $W_{min} = 64$ nm,  $L_{min} = 32$ nm; standard  $V_t$  \*/

#### 2. Timing and power analysis

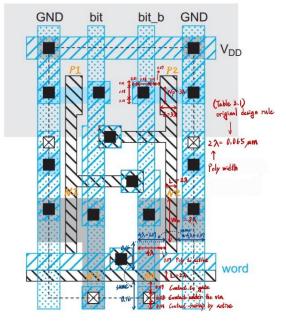
(a) Run SPICE to get the input and output capacitance of the circuit in Fig.1. Keep word as 1, Q initial as 1/0, simulate Bit input 0/1 respectively. (2 scenario)

You shall estimate reasonable AD, AS, PD and PS using the micro rule listed in the page 3-19 (Table 3.1) of the note with scale ratio (32/65). Explain the AD, AS, PD and PS used and list the result in Table form.

在此題當中,要使用Table 3.1進行AD, AS, PD, PS的估計,然而前面第一題使用 $\lambda$ 作為單位長度進行估計,就僅只是粗估值而並非真正的物件大小與間距數值,所以不能直接將 $\lambda$ 帶入某個數值進行計算。

由於此題的目標是計算出合理的AD, AS, PD, PS數值,所以僅需考慮有關Active region, Contact, Poly等相關的Design rules,以下為我所使用到的Design rules (註:助教表示在此Layout圖中對於Metal與Diffusion的考量就是會有機會比Design rules更小,因此在此說明我沒有考慮Metal的Design rules):

Active	2.1	Width	0.10
(diffusion)	2.2	Spacing to active	0.12
	2.3	Source/drain surround by well	0.15
	2.4	Substrate/well contact surround by well	0.15
	2.5	Spacing to active of opposite type	0.25
Poly	3.1	Width	0.065
	3.2	Spacing to poly over field oxide	0.10
	3.2a	Spacing to poly over active	0.10
	3.3	Gate extension beyond active	0.10
	3.4	Active extension beyond poly	0.10
	3.5	Spacing of poly to active	0.07
Contact	5.1, 6.1	Width (exact)	0.08
(to poly or active)	5.2b, 6.2b	Overlap by poly or active	0.01
	5.3, 6.3	Spacing to contact	0.10
	5.4	Spacing to gate	0.07



#### ■ <u>P/NMOS</u> 的 L, W 計算:

按照題目要求方式將 Poly 的最小寬度  $0.065\mu m$  (= 65nm) 乘上 32/65 後,最小寬度變為 32nm。因此得到圖中的四個 NMOS 的 L 皆為 32nm。( $L_{N1}=L_{N2}=L_{N3}=L_{N4}=32nm$ )

接著為了保持在第一題的 W/L 比例,接下來剩下的所有 W 與 L 都會用  $\lambda=32/2=16$ nm 進行估算,且僅用於 W 與 L 的估算,而不用於 AD,AS 等:

$$L_{P1} = L_{P2} = 3\lambda = 3 \times 16 = 48$$
nm  
 $W_{P1} = W_{P2} = 3\lambda = 3 \times 16 = 48$ nm  
 $W_{N1} = W_{N2} = 8\lambda = 8 \times 16 = 128$ nm

另外,N3, N4 上的 Contact 在 Via 的正下方,計算  $W_{N3}$ ,  $W_{N4}$  時要先考慮 Contact 寬度,以及 Active region 交疊超過 Contact 的最小寬度,因此:

$$(0.01 + 0.08 + 0.01) \times \left(\frac{32}{65} \times 10^3\right) = 49.23$$
nm

可以發現此長度小於原先在第一題用的  $4\lambda = 4 \times 16 = 64$ nm,因此我選擇改用原先設計的寬度,同樣可以符合 Design rules:

$$W_{N3} = W_{N4} = 4\lambda = 4 \times 16 = 64$$
nm

## ■ PMOS 的 AD, AS, PD, PS 計算:

由於 PMOS 的形狀並非簡單矩形,而是在 Gate 的區域有向內縮小寬度,因此要注意不讓突出的 Active region 被 Poly 相疊到(會生出新的 Gate),需要考慮 Spacing of poly to active = 0.07:

$$AD_{P1} = AD_{P2} = AS_{P1} = AS_{P2}$$
  
=  $((0.01 + 0.08 + 0.01)^2 + 0.07 \times W_P) \times \left(\frac{32}{65} \times 10^3\right)^2 = 4077.82 \text{nm}^2$ 

接著計算 PD, PS,雖然面積有向內縮,但是周長計算上不會因為向內縮而減少:

$$PD_{P1} = PD_{P2} = PS_{P1} = PS_{P2}$$
  
=  $2 \times ((0.01 + 0.08 + 0.01) + (0.01 + 0.08 + 0.01 + 0.07)) \times (\frac{32}{65} \times 10^3)$   
= 265.85nm

#### ■ NMOS 的 AD, AS, PD, PS 計算:

由於 NMOS 的形狀皆為簡單矩形,因此計算 AD, AS 可以直接將 W乘上 Drain, Source 的長度(但 N1, N2 仍會受到 Spacing of poly to active 影響 Active region 的長度),同理 PD, PS 也是如此。

此部分的計算較為簡單,因此我直接列出計算結果(於下一頁),估 算細節可以看上一頁附圖中標示出的長度。

## MOS Parameters

(已將各項數值四捨五入至整數位)

MOS	W/L (nm)	AD/AS (nm²)	PD/PS (nm)
P1	48/48	4,078/4,078	266/266
P2	48/48	4,078/4,078	266/266
N1	128/32	17,644/12,603	610/453
N2	128/32	17,644/12,603	610/453
N3	64/32	17,644/5,041	610/286
N4	64/32	17,644/5,041	610/286

# HSPICE Simulation Results :

```
******* operating point information tnom= 25.000 temp= 25.000 *****

****** operating point status is all simulation time is 0. node =voltage node =voltage
```

(Scenario 2)

(Scenario 1)

## 根據.lis 檔中的模擬結果,所得之輸入與輸出電容如下表:

Scenario 1 - Q initial as 1.0V (Q_b=0V), simulate Bit input 0V (Bit_b=1.0V)				
I/O Port		Capacitance		
	word	135.69 aF		
Inputs	bit	170.61 aF		
	bit_b	125.03 aF		
Outputs	q	925.12 aF		
	q_b	1.0538 fF		

Scenario 2 - Q initial as 0V (Q_b=1.0V), simulate Bit input 1.0V (Bit_b=0V)				
I/O Port		Capacitance		
	word	135.69 aF		
Inputs	bit	125.03 aF		
	bit_b	170.61 aF		
Outputs	q	1.0538 fF		
	q_b	925.12 aF		

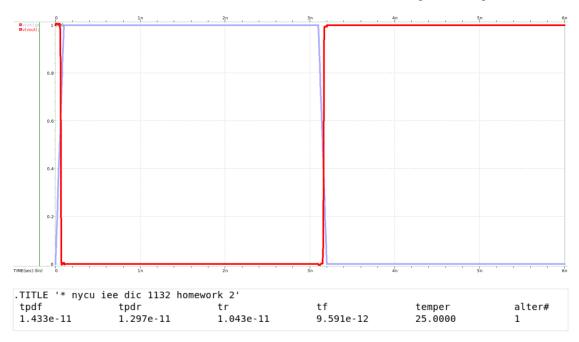
觀察模擬結果,因為模擬時只設置了 W, L, AD, AS, PD, PS 等參數, 沒有包含 Metal 與 Poly, Contact, Via 的位置與形狀資訊,因此電路看起來 會是一個完全對稱的結構,而兩個模擬情況給予的輸入正好相反,測得 的電容數值就會一模一樣只是出現在對稱的另一邊。

(b) With input signal like a pulse clock waveform with duration of 3ns (with  $t_r = 0.1$ ns and  $t_f = 0.1$ ns defined as 0%-100%), run spice (6ns) to get the  $t_{pdf}$ ,  $t_{pdr}$ ,  $t_r$ ,  $t_f$  of the schmitt trigger in HW1 (Circuit I).

根據講義 4-10 所定義的 Switching characteristics:  $t_r$  為輸出電壓從 10%升到 90%穩態電壓所花時間、  $t_f$  為輸出電壓從 90%降到 10%穩態電壓所花時間、  $t_{pdf}$  與  $t_{pdr}$  則是 50% input level 到 50% output level 所花時間。

## HSPICE Simulation Results

Input and Output waveform



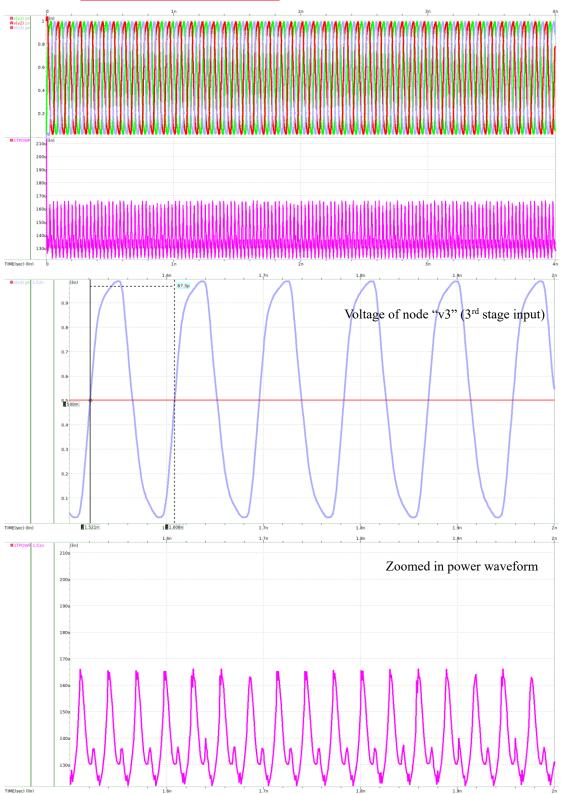
$t_{ m pdf}$	$t_{ m pdr}$	$t_{ m r}$	$t_{ m f}$
14.33 ps	12.97 ps	10.43 ps	9.59 ps

在輸出的.mt0 檔案中可以看到測試結果(.lis 檔案中也有資訊但.mt0 較簡潔),可觀察到沒有負載的情況下充放電速度非常快。

雖然 inverter 的結構可能不一樣,但還是可以簡單的跟講義上 4-13 範例數據做比較,會發現正好介於  $.18/.13 \mu m$  製成的速度(約  $20 \sim 30 p s$ ) 與 40/28 n m 製成的速度(約 3p s)之間。

(c) Do the timing and power analysis of a three-stage-Schmitt trigger as a ring oscillator. Run Spice (4ns) to get the timing ( $t_{\rm pdf}$  and  $t_{\rm pdr}$ ) and power waveform. Then list in table form with the clock period,  $t_{\rm pdf}$ ,  $t_{\rm pdr}$ ,  $t_{\rm r}$ ,  $t_{\rm f}$ , average power, peak power and leakage power dissipation of the ring oscillator. Discuss why the  $t_{\rm pdf}$ ,  $t_{\rm pdr}$ ,  $t_{\rm r}$ ,  $t_{\rm f}$  is different from that of part (b).

Timing and Power waveform:



#### Clock, Time and Power

藉由測量每一級的 Schmitt trigger circuit,用同上的模擬方法可以測得 clock period,  $t_{pdf}$ ,  $t_{pdr}$ ,  $t_{r}$ ,  $t_{f}$ , average power, peak power 等數據:

值得注意的是,在模擬的最開始(t=0.)電壓會有一個非常高的 peak,我認為是數值計算上的問題,不應該考慮進來,因此我在測量 Power 的時候是從 100ps 以後開始測量。

由於最初的狀態較不穩定,因此我測量每一級的 clock period,  $t_{\rm pdf}$ ,  $t_{\rm pdr}$ ,  $t_{\rm r}$ ,  $t_{\rm f}$  都是以第二次的 rising edge 或 falling edge 為主。

此外,如果要測試 Leakage power dissipation 的話,由於 Three-stage-Schmitt trigger ring oscillator 沒有辦法達到真正的穩態,無法測得"穩態" 時流過  $V_{DD}$  的電流,因此必須先將 ring oscillator 打斷,再用.op 測得 Leakage power:

```
* nycu iee dic 1132 homework 2
                                                                                                                                               * nycu iee dic 1132 homework 2
****** operating point information tnom= 25.000 temp= 25.000 **
***** operating point status is all simulation time is node =voltage node =voltage
                                                                                                                                               ****** operating point information tnom= 25.000 temp= 25.000 *

****** operating point status is all simulation time is node =voltage node =voltage node =voltage
                                                                                                                                                             = 1.0000 0:v2
= 49.8766u 0:vdd
= 290.8863m 2:vn
= 49.6432u 3:vp
               = 3.2835p 0:v2
= 999.9665m 0:vdd
= 999.9663m 2:vn
= 723.7719m 3:vp
                                                             = 999.9645m 0:v3
= 1.0000 1:vn
= 49.9904u 2:vp
= 999.9666m
                                                                                                                                                                                                      = 51.2810u 0:v3
= 1.0000 1:vn
= 723.7707m 2:vp
= 290.9074m
                                                                                                                                                                                                                                                      = 999.9645m
= 49.9900u
= 999.9663m
                                                                                                       = 51.2814u
= 723.8028m
                                                                                                                                               +0:v1
+0:v4
                                                                                                                                               **** voltage sources
subckt
element 0:vvdd
                                                                                                                                               subckt
element 0:vvdd
  volts 1.0000
current -286.4112n
power 286.4112n
                                                                                                                                                volts 1.0000
current -274.9769n
power 274.9769n
       total voltage source power dissipation= 286.4112n
                                                                                                                                                     total voltage source power dissipation= 274.9769n
```

最後,所得的 HSPICE 模擬數據如下:

Clock period	$t_{ m pdf}$	$t_{ m pdr}$	$t_{ m r}$	$t_{ m f}$	Average Power	Peak Power	Leak Pow	O
87.27 ps	14.67 ps	14.42 ps	20.55 ps	23.37 ps	138.05 μW	166.02 μW	286.41 nW	274.98 nW
87.27 ps	14.66 ps	14.42 ps	20.54 ps	23.40 ps	(meas. af	ter 100ps)	(v1 = 0)	$(v1 = V_{DD})$
87.27 ps	14.67 ps	14.42 ps	20.56 ps	23.41 ps				

Stage

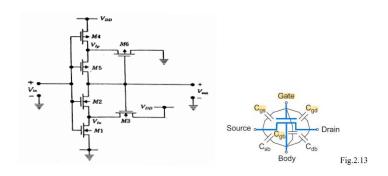
Stage 2

## • Discussion about $t_{pdf}$ , $t_{pdr}$ , $t_r$ , $t_f$ :

藉由比較兩者的數據,可以發現每一項數值都是增加的:

Cinalo	$t_{ m pdf}$	$t_{ m pdr}$	$t_{ m r}$	$t_{ m f}$
Single	14.33 ps	12.97 ps	10.43 ps	9.59 ps
3-Stage	$t_{ m pdf}$	$t_{ m pdr}$	$t_{ m r}$	$t_{ m f}$
(1st stage)	14.67 ps	14.42 ps	20.55 ps	23.37 ps
Difference	+0.34 ps	+1.45 ps	+10.12 ps	+13.78 ps

增加的原因其實很合理,因為輸出端原先是沒有任何負載的,所以充放電速度非常快,但是 3-Stage 的電路串接了多個 Schmitt trigger circuit 後,輸出端負載就會增加各種與 Gate 相關的電容,且一次就是四顆 MOS的 Gate 端電容並聯到負載上。



首先觀察 propagation delay time ( $t_{pdf}$ ,  $t_{pdr}$ ),可以發現其增加的較 rise/fall time 來得不明顯,這個原因可以從(b)小題中測得的數據來思考, rise 與 fall time ( $\sim$ 13ps)相較於 input pulse 的 rise 與 fall time ( $\sim$ 0.1ns)來得 小非常多,代表 N/PMOS 其實開關的非常快速,僅只要達到  $0.5V_{DD}$  不用 花太久的時間,但輸出電容的增大使得其充放電仍要增加多一點點的時間。

而 rise 與 fall time 尤其明顯的上升,就是為了充放輸出端負載的這些 Gate 端電容而花費了更多的時間。以上就是(b)(c)兩者會有差異的原因解釋。